

智能手机底层系统优化的演进 —— 从 M9 到 PRO 5



吴章金 @ 魅族科技 wuzhangjin@gmail.com http://tinylab.org



演示概要

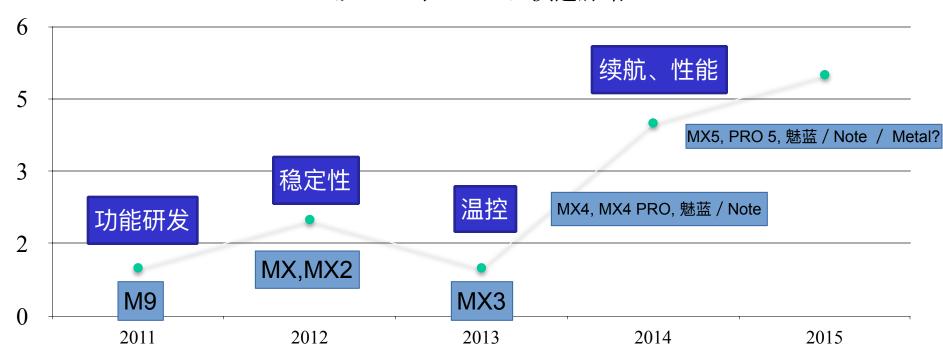


- 相关背景介绍
 - 背景简介: 从 M9 到 PRO 5
 - 关注对象;优化目标;演进过程
- 底层系统优化
 - 4 大项:稳定性、温控、续航、性能
 - 5方面:问题、难点、目标、措施、技术
- 开放问题讨论
 - 团队架构、研发流程、标准建设、行业协作

背景介绍



从 M9 到 PRO 5, 演进脉络



关注对象



Android APP

Android Framework

Android Libs

HAL

Linux & Device Driver

BootLoader

Android RunTime

Dalvik / ART

Hardware

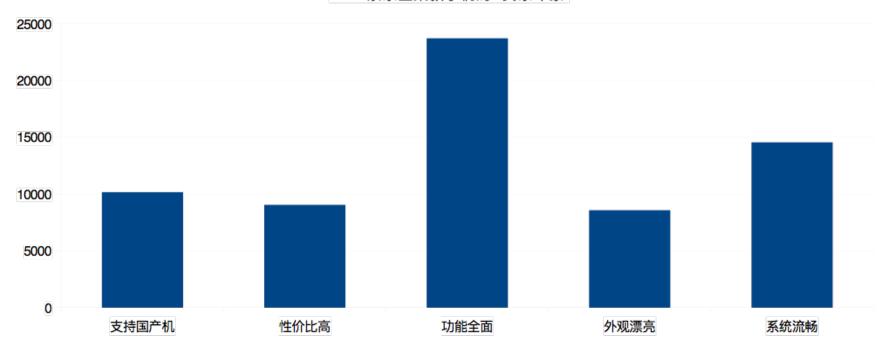
ID

优化目标(1)



用户需求调查实例

一 一京东上某款手机的"买家印象"



优化目标(2)



- 需求分析(从用户体验的角度)
 - · 听觉(音质)
 - · 视觉(外观)
 - 触觉(温度)
 - 其他(时间?私密?安全?)
 - 稳定
 - 流畅
 - 续航
 - 安全

温控优化

稳定性优化

性能优化

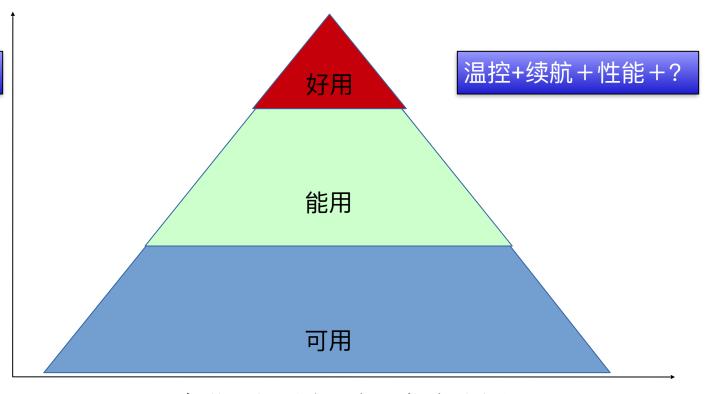
续航优化

演进方向

体验舒适均衡

稳定可靠

功能全面



智能手机系统研发三大重要阶段

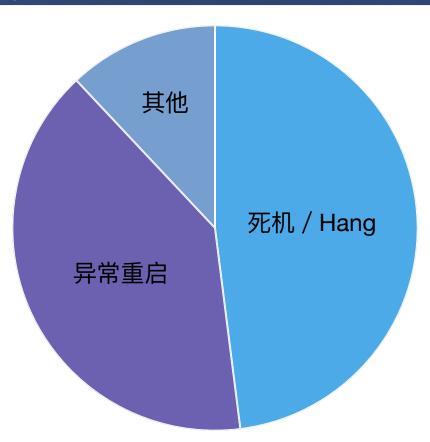
功能研发



- · 满足用户的基本需求
- 研发流程的必要阶段
 - 先有功能,后有优化
- · 功能机 → 智能机 的必要过渡期
 - 硬件技术的革新 → Touch, Fingerprint
 - 系统创新与开放 → Android
 - 人才与技术积累 → 硬件/Android/Linux

稳定性: 问题





稳定性:难点

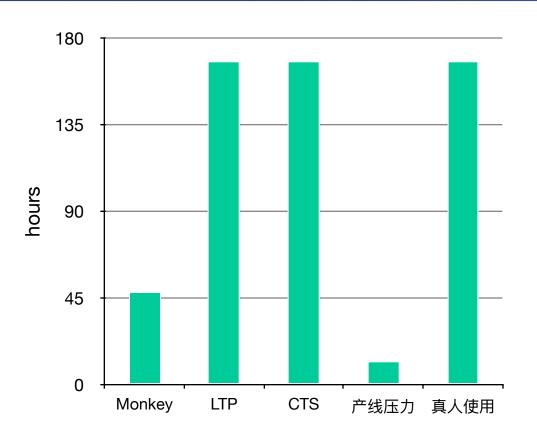


- · 原因复杂多样
- 调试、跟踪困难
- 技术要求广度和深度
- · 与硬件或固件密切相关,依赖供应商支持
- · 跨多个部门,涉及采购与生产环节

稳定性: 目标



- · 各类服务持续可用
 - 不死机
- 可较快恢复服务
 - 死机后能恢复
 - Fail stop →
 Fail Restart



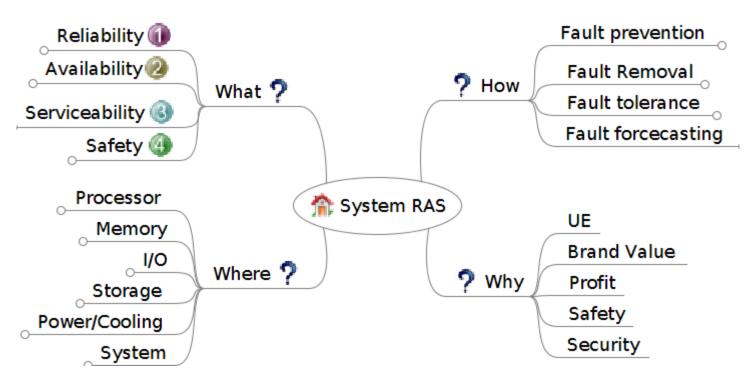
稳定性: 措施



- BugFix → 兵来将挡
- Faq总结 → 举一反三
- · 技术预研 → 各个击破
- · 组建团队 → 专业专注
- · 加强流程 → 风险管控
- · 系统架构 → 全面突破

稳定性: RAS建模





系统稳定性研究

稳定性: RAS概念 (1)



- R: Reliability / 可靠性
 - 系统正常运行的能力
 - E.g. 一周停机几次,一天死机几次
- A: Availability /可用性
 - 能否使用,即使不能完全正常运行
 - E.g. 停机一次有多久,一个礼拜有多少时间不能正常使用
- S: Serviceability / 可服务性,可维修性
 - 系统恢复正常运行需要的时间和难度
 - E.g. 出现问题后有多快能恢复,恢复难度有多大

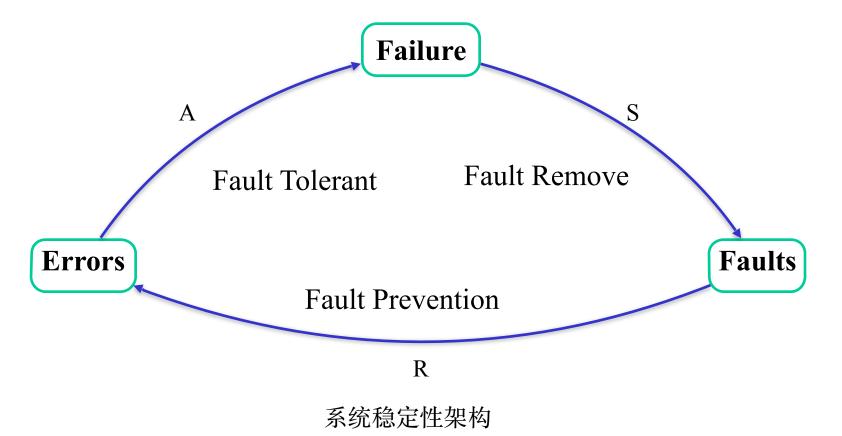
稳定性: RAS概念 (2)



- · Faults / 缺陷
 - 软件中固有的不足和瑕疵
 - 需求不明确、设计缺陷、算法漏洞、代码不规范、硬件老化等。
- · Errors / 错误
 - 软件运行过程中偏离目标的不正确状态(正确性、准确度)
 - 上述缺陷引起的的偏离正确状态的各种问题,例如固件加载失败
- · Failures / 故障
 - 系统中表现出了与需求不一致的行为
 - 上述错误导致的偏离客户需求的各种系统表现
 - · 例如: Modem 固件多次加载失败后不能打电话

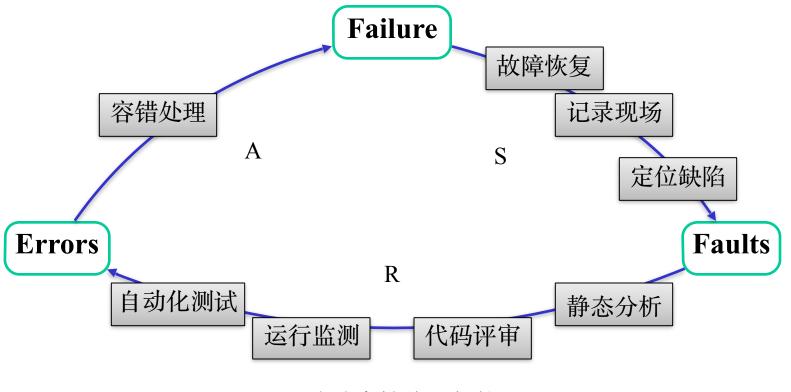
稳定性: RAS架构 (1)





稳定性: RAS架构 (2)

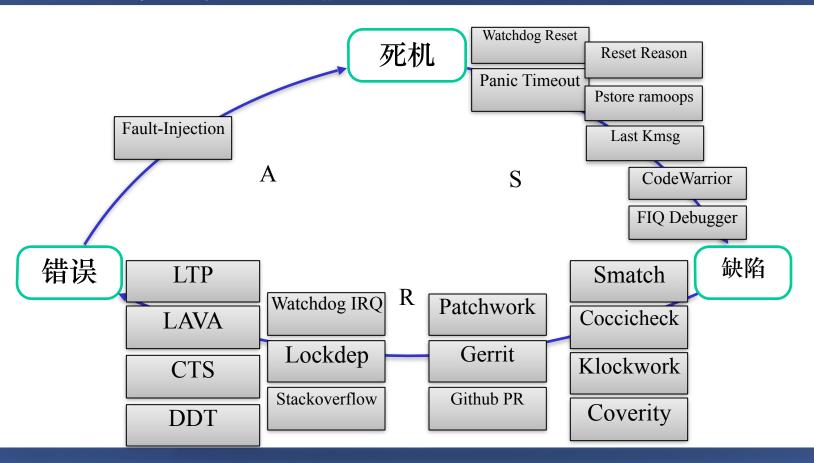




系统稳定性物理架构

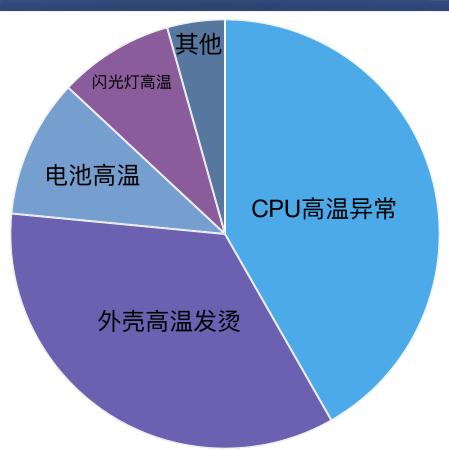
稳定性: 技术





温控: 问题





温控:难点



- 与硬件、工艺密切相关
 - 严重依赖各类器件、工艺,**A15 v.s. A53**
- 与结构密切相关
 - 散热、隔热技术以及成本,**温差控制**
- · 与性能密切相关
 - 简单限制资源必然降低性能、甚至影响功能

温控:目标



· 器件安全

• CPU: 65 ~ 95

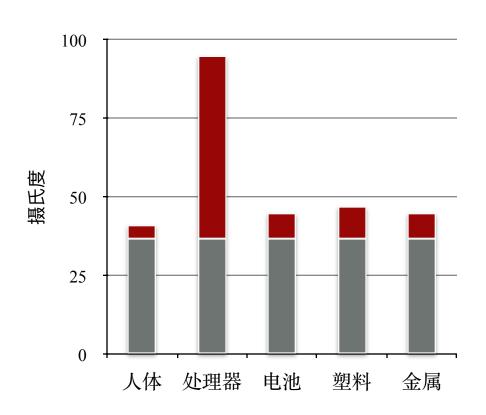
• 电池: 45

· 人体安全

• 人体: 39~41 高烧

• 人体触觉舒适度

• 金属: 45、塑料: 47



温控: 措施



- 温度传感器
 - · CPU、外壳、电池、闪光灯等
- 资源限制
 - 频率、核数、LP状态、亮度
- 协同工作
 - 升级器件工艺
 - 功能优化(充电、相机等)
 - 结构散热、隔热优化 → 控制处理器与外壳温差
 - 性能优化

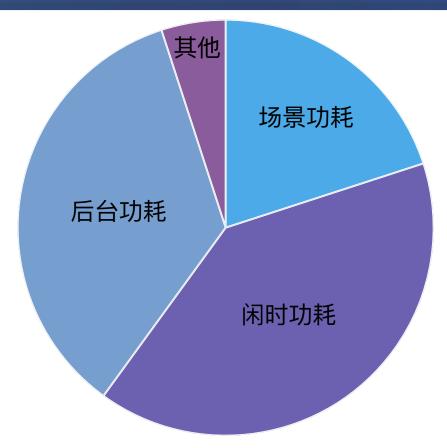
温控: 技术



- 温度采集
 - Hwmon
- 资源控制
 - Thermal / Cooling Device
 - PM Qos
- 兼顾性能
 - IPA
- 温度测量
 - 红外温度计;热成像仪

续航: 问题





续航: 难点

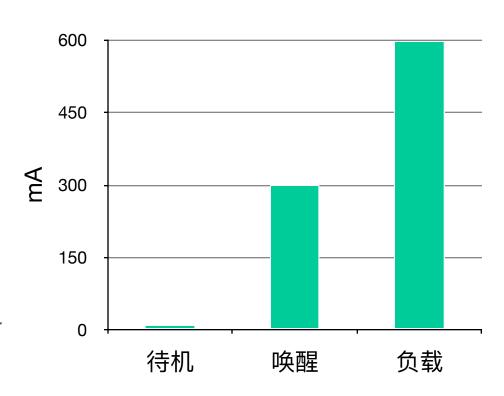


- 与性能密切相关
 - 如简单限制资源必然降低性能
- 与设计、制程和工艺密切相关
 - A72 v.s. A53
 - 28nm v.s 14nm
 - LP v.s. HPM
- · 与系统和应用开发规范密切相关
 - · 自启动、后台服务泛滥,**系统厂商不作为 v.s. 应用厂商懈怠**
 - 消息推送、Alarm API 等规范缺失,**Power Tail**

续航:目标



- 延长各场景使用时间
 - E.g. 移动入库标准
- 闲时不浪费
 - 所有未操作场景
- 后台不乱跑
 - 用户未主动启动服务



续航: 措施



• 场景功耗

- 采用更节能工艺和器件
- 细化场景目标、并针对性优化
- 节能模式分级,按需限制资源利用

• 闲时功耗

- 自启动管理
- 智能后台管理
- Power Tail 管理: 网络推送、ALARM对齐
- Ondemand 服务启动

续航: 技术 (1)



• 基本技术

- · System Suspend, 即 STR → 兼顾性能与续航的典范
- Autosuspend + Wakelock
- Clock Gating
- PMIC Regulator
- DVFS,包括CPUFreq,BUSFreq,MEMFreq...
- CPUIdle
- CPUHotplug
- Runtime PM
- 采用专有硬件: HWC v.s. GPU
- 配合硬件技术:例如: OLED, 屏幕自刷新
- 图形显示优化:降 FPS,例如:动画设计帧率优化

续航: 技术 (2)



- CPUIdle
 - Tickless → Full Tickless
 - · Dynamic IRQ Affinity → 中断送 timer 最先到期的 CPU
 - Power Efficient Workqueue → 允许调度器把 Workqueue 放到 non-idle CPU
- ・ 多核管理
 - · CPUQuiesce → 替换 CPU Hotplug,兼顾性能与稳定性
- 硬件资源管理
 - PM Qos
 - Cgroup → CPUset
 - EAS → Power Aware Scheduler
- · 服务/APP管理
 - · Doze & APP Standby;绿色守护
 - Systemd?

续航: 技术 (3)



- 唤醒统计
 - PowerTop (Idle)
 - Wakeup Reason (STR)
 - BetterBatteryStats (WakeLock)
- 功耗测量
 - · 支持 GPIB 的程控电源
- 功耗分析
 - Oscilloscope → 软件数字示波器

性能: 问题

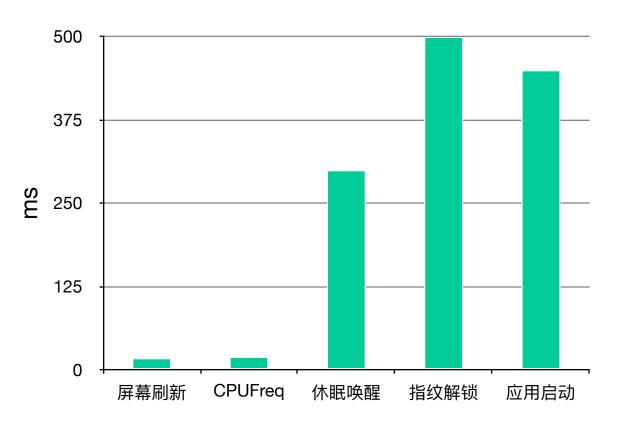


- 常规问题
 - 启动、唤醒、传输、读写慢等
- 异常卡慢
 - 拍照久了以后卡
 - 游戏部分场景丢帧

性能: 目标

• 降低各场景时间开销

• 解决异常卡慢



性能: 措施



- · 正面分析各场景
 - 满足开发规范
 - 热点路径排查
- ・ 满足资源要求
 - 升级硬件性能
 - 频率、核数等资源按需调配

异常卡慢

- 内存泄漏排查
- 低内存管理
- 内存管理器配置排查

性能: 技术 (1)



• 常规技术

- 遵守开发规范,例如
 - 消除 过度绘制
 - 正确使用 mdelay, msleep, usleep_range
- 优化热点路径, Systrace, Perf, Ftrace, CyclicTest

• 资源保障

- DVFS 调优(轮询) + PM Qos, Cgroup 即时请求(事件)
- 内存泄漏排查, Kmemleak, leakcanary
- 算法优化: Load Based v.s. 大数据 Based

性能: 技术 (2)



- 性能测量
 - grabserial (Bootloader)
 - scripts/bootgraph.pl (Linux)
 - AnalyzeSuspend (Suspend)
 - GPU 呈现模式 (GPU)
- 性能分析
 - · Oscilloscope → 自动抓取热点数据

演示总结



• 演进过程

- 功能研发 → 系统优化
- 可用 → 能用 → 好用

• 系统优化

- 4大项:稳定性、温控、续航与性能
- 5方面:问题、难点、目标、措施、技术

开放问题(1)



- 团队架构
 - 项目为中心,还是以技术为中心?
 - · 项目进度 v.s. 技术积累
- · 流程优化
 - 跨部门问题分析与协作过程?
 - Top Down v.s. Down Top
- ・・标准建设
 - 各项需求、用例、目标、步骤的标准化?
 - · 行业标准 v.s. 用户需求

开放问题(2)



- 技术突破
 - 扩大合作,与同行、社区、供应商等的合作?
 - · <u>自研 v.s. 合作</u>
- 加强交流
 - 与用户的交流;各类人才的交流?
 - · 封闭 v.s. 交流





Thank You!



扫码关注 泰晓科技,嵌入式 Android/Linux 原创与交流! http://tinylab.org